

口腔试题（含答案）90题(4) PDF转换可能丢失图片或格式，  
建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/15/2021\\_2022\\_\\_E5\\_8F\\_A3\\_E8\\_85\\_94\\_E8\\_AF\\_95\\_E9\\_c22\\_15285.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/15/2021_2022__E5_8F_A3_E8_85_94_E8_AF_95_E9_c22_15285.htm)

51、根据细菌胞壁糖类抗原将变形链球菌分为 a ~ h 共 8 个血清型，其中在人类检出率最高的血清型为：A、 a c f B、 d e f C、 c e f D、 d c e 答案：C

52、盒形洞的基本特点，下列哪一条是错误的？A、洞底要平 B、线角要园钝 C、要有一定深度 D、应制备鸠尾扣 答案：D

53、关于获得性膜下列哪项是错误的：A、其数量与龋病发生呈负相关 B、作为扩散屏障，对釉质面起修复和保护作用 C、影响细菌在牙面粘附 D、作为细菌代谢的底物和营养来源 答案：A

54、银汞合金充填刻形后磨光的目的在于：A、增加充填物表面光洁度和耐腐蚀性能 B、继续对银汞合金加压 C、进一步减少合金与洞壁之间的缝隙，特别是边缘部 D、以上都是 答案：A

55、下列哪一种情况适合于制备邻合洞而不作邻阶 A、邻面中度龋 B、邻面颈部龋 C、邻面龋局限在接触点合侧 D、邻面龋局限在接触点龈侧 E、邻面深龋，无邻牙 答案：C

56、下述某一项原因可导致深龋洞作银汞充填，在磨光时患者出现闪电式牙痛：A、磨光时加压过大 B、磨光时间过早 C、磨光时间过迟 D、银汞合金含汞过多 E、局部电流刺激 答案：E

57、复合树脂充填时首选基底料 A、氧化锌丁香油水门汀 B、磷酸锌水门汀 C、玻璃离子水门汀 D、牙胶 E、护洞漆 答案：C

58、暂封窝洞时首选材料 A、氧化锌丁香油水门汀 B、磷酸锌水门汀 C、氢氧化钙 D、牙胶 E、护洞漆 答案：A

59、银汞合金充填应进行磨光，因为：A、可使修复体表面平滑 B、可减少腐蚀 C

、增加修复物坚实度 D、可减少局部电流的产生 E、以上都是答案：E 60、氧化锌丁香油水门汀的性能特点是：A、是热和电的绝缘体，对牙髓无害 B、溶于唾液 C、弹性模量和银汞合金相似 D、足以承受银汞合金压力 答案：A 61、银汞合金研磨过度的结果是：A、收缩 B、膨胀 C、先收缩后膨胀 D、先膨胀后收缩 E、延缓膨胀 答案：A 62、银汞合金的主要金相组成是：A、 1 2 B、 1 C、 2 D、 1 2 答案：D 63、可加速丁香油氧化锌水门汀结固的因素是：A、液中加入橄榄油 B、调拌中与水接触 C、粉中加入磷酸锌 D、粉中减少硬脂酸锌 答案：B 转贴于：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)